

Pliego especificaciones técnicas

22LIC.008 Ampliación edificio actual ITENE_construcción

ÍNDICE

1.	Antecedentes y objeto.....	3
2.	Alcance del trabajo	3
3.	Condiciones	4



1. Antecedentes y objeto

El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (en adelante ITENE), sito en la calle Albert Einstein del Parque Tecnológico de Valencia, en Paterna, pretende acometer una ampliación del edificio que acoge su actual sede.

Las superficies afectadas son:

- Planta baja: 543,30 m²
- Planta primera: 633,15 m²



El objeto de la licitación es la contratación de los trabajos necesarios para acometer la construcción de dicha ampliación.

2. Alcance del trabajo

El alcance se concreta en la ejecución de las partidas de **Arquitectura y Obra Civil**, concretadas en las mediciones mostradas en el Anexo "Mediciones" y siguiendo todo lo indicado en el Proyecto Ampliación de Nuevo Edificio ITENE realizado por Juan Ranchal Padilla..

El licitante no podrá variar ninguna dimensión ni calidad especificada en el Proyecto Técnico facilitado por la propiedad sin la aprobación por parte de esta, quedando obligado a realizar los trabajos con sujeción en todo momento a las órdenes e instrucciones dadas por la dirección facultativa que hayan sido aprobadas previamente y por escrito por la propiedad.

El licitante asume, además de las que resultan del objeto de la presente licitación, las siguientes obligaciones:

- Suministrar la mano de obra especializada y auxiliar necesaria para la realización de la obra.
- Aportar el utillaje, maquinaria, accesorios y materiales necesarios para la realización de la obra.
- Ejecutar todas las partidas incluidas en el su propuesta, así como todas las partidas auxiliares que se requieren para ejecutar las que están descritas en la misma y las necesarias para el correcto funcionamiento de estas.
- Cumplir las especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones del Proyecto de Ejecución.

3. Descripción técnica

Se adjunta proyecto completo realizado por el arquitecto Juan Ranchal que incluye Memoria, Mediciones, Pliego de especificaciones y Planos.

